



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten

Anmeldung Tabletop-Ausstellung „EBL 2010“

24./25. Februar 2010 in Fellbach

Bitte füllen Sie dieses Formular in Blockschrift aus und senden es bis spätestens 15. Januar 2010 an:

DVS – Tagungsorganisation, Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf
Fax +49 (0) 211/1591-300 tagungen@dvs-hq.de

Die Leistungsfähigkeit und Anwendungsbreite einer Technologie lassen sich am besten an Hand von aktuellen Produkten demonstrieren. Mit einer Tabletop-Ausstellung bieten wir Firmen und Institutionen parallel zur Tagung ein Forum, bei dem Sie die Möglichkeit haben, die Innovationen und Leistungen Ihres Unternehmens auf dem Gebiet der Elektroniktechnologie und -fertigung einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Nutzen Sie dieses exklusive Umfeld: Treffen Sie Technologen, Fertigungsexperten, Dienstleister und Anwender und knüpfen Sie Kontakte und Netzwerke mit den Entscheidern der Branche. Mit dem modernen Veranstaltungskonzept – Tagung und Tabletop-Ausstellung unter einem Dach – ergeben sich ausgedehnte Gesprächsmöglichkeiten und ein intensiver Austausch zwischen den Beteiligten wird möglich. Nehmen Sie als Aussteller teil und präsentieren Sie Ihre Kompetenz für die Technologie der Gegenwart und Zukunft.

Die Tabletop-Ausstellung ist während der gesamten Tagung geöffnet!

Tabletop-Aussteller

Name des Unternehmens _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Fax/E-Mail: _____

Stand-Personal* 1. _____

2. _____

Telefon: _____ Fax _____

E-Mail: _____

Der Preis pro Ausstellungstisch beträgt **EUR 900** (zuzügl. 19% MwSt.) und beinhaltet:

- einen Schürzentisch mit den Maßen 0,80 m x 1,60 m, 0,74 m Höhe (max. Aufbauten inkl. Tischhöhe 1,41 m)
- Stromanschluss 230 V (AC)
- Eintrag des Ausstellers ins Teilnehmerverzeichnis
- eine Posterwand (1,41 m Höhe, 1,72 m Breite)
- Mittagsimbiss für das Standpersonal am 24. und 25. Februar 2010, Begrüßungsabend am 24. Februar 2010

*Pro Tisch sind max. 2 Personen zugelassen!

(Die Gebühr für die Teilnahme an der Vortragsveranstaltung für Standpersonal beträgt **EUR 250** pro Person)

Bitte Gewünschtes ankreuzen:

Stromanschluss Teilnahme an Vorträgen, Name: _____

Teilnahme an Vorträgen, Name: _____

Nach Eingang Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Anmeldebestätigung/Rechnung zu.

Bitte überweisen Sie die Ausstellergebühr bzw. Teilnahmegebühr nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Rechnung bis spätestens 15. Januar 2010 auf nachstehend genanntes Konto des DVS:

Dresdner Bank AG, Düsseldorf, BLZ 300 800 00
IBAN: DE82 3008 0000 0212 6011 00

Kto.-Nr. 212 60 11 00
BIC-Code: DRESDEFF300

Banküberweisungsgebühren gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Stichwort auf Überweisungsformular (bitte immer angeben): **DVS/GMM 2010, Rechnungsnummer und Name des Ausstellers**

Nach dem 15. Januar 2010 und nach dem Zahlungseingang erhalten Sie einen detaillierten Lageplan der Tabletop-Ausstellung mit der Platzierung Ihrer Firma sowie eine Mitteilung zu den Auf- und Abbaueiten.

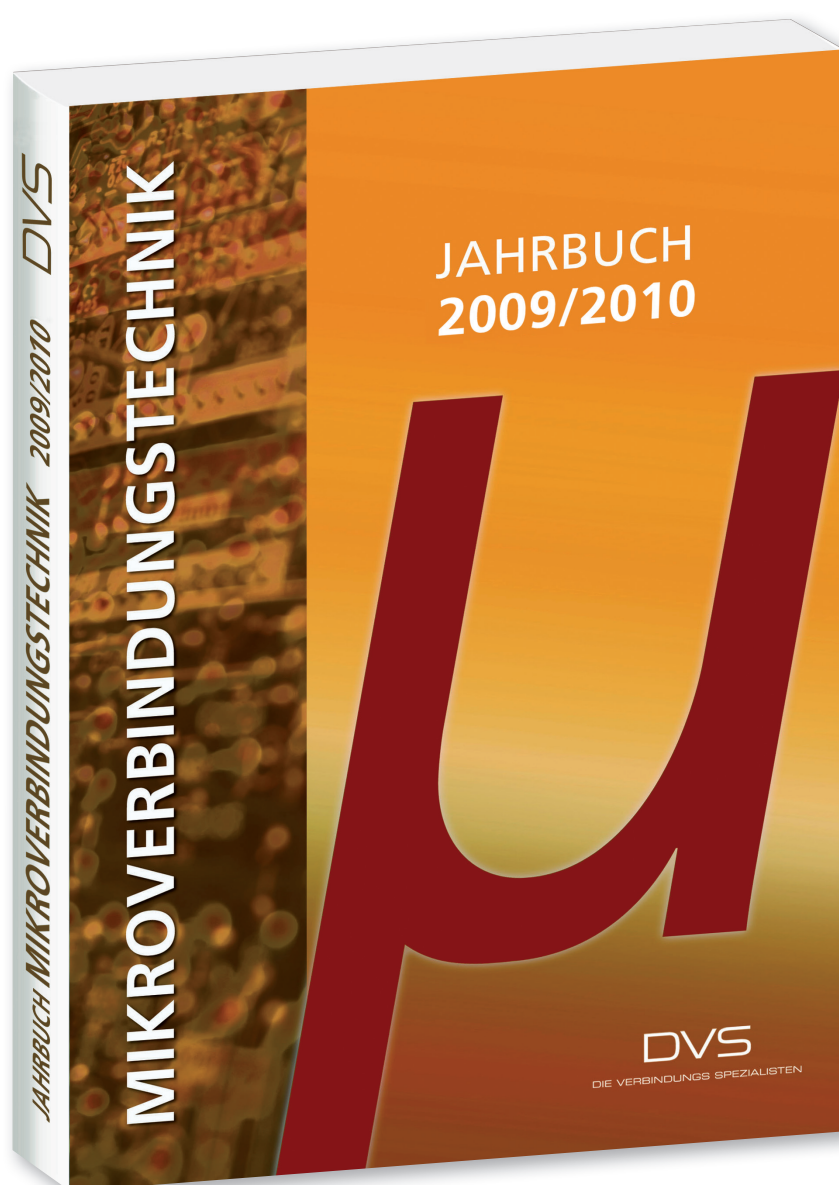
Datum: _____ Unterschrift: _____



Aus der Reihe Jahrbücher

Mikroverbindungstechnik – Welt der kleinen Fügestellen

Für eine der anspruchsvollsten und exaktesten Fertigungsprozesse gibt es ein Jahrbuch, das zur Pflichtlektüre für alle, die auf dem Gebiet der Mikroverbindungstechnik ausbilden und produzieren, gehören sollte. Die ausgewählten Themen liefern der Fachwelt einen wertvollen Überblick über die jüngsten Entwicklungen und wichtige Trends.



Elektrotechnik, Elektronik und Feinwerktechnik sind tragende Säulen unserer technisierten Welt. Abläufe in der Fertigung, in der Kommunikation, im Verkehr, in der Landwirtschaft, im Haushalt und in der Freizeit werden zunehmend von der Technik bestimmt. Die industrielle Fertigung der dazu benötigten Produkte hat eine Vielzahl von kleinen und kleinsten Einzelteilen aus den unterschiedlichsten Werkstoffen zu fügen. Das neue Jahrbuch Mikroverbindungstechnik bietet aktuelle Ergebnisse aus Forschungsprojekten mit wichtigen Informationen zur Aufbau- und Verbindungstechnik bezüglich Materialien, Prozesstechnologien und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Aufgabenstellungen aller industrieller Anwendungsfelder.

Geschrieben für:

- Ingenieure und Techniker in den Bereichen Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung sowie Forschung und Entwicklung,
- kaufmännisch-technische Führungskräfte in Einkauf und Beschaffung, in Vertrieb und Marketing,
- Professoren, Dozenten und Studierende an Forschungsinstituten, Hochschulen und Fachhochschulen.

Jahrbuch

Mikroverbindungstechnik 2009/2010

ca. 400 Seiten, zahlreiche Bilder & Tabellen

ISBN: 978-3-87155-278-6

Artikelnummer: 600852

19,90 Euro

Erscheint Oktober 2009.

DVS Media GmbH • Aachener Straße 172 • 40223 Düsseldorf

Tel: +49(0)211/15 91 161 • Fax: +49(0)211/15 91 250 • Mail: media@dvs-hg.de • www.dvs-media.info

DVS
M E D I A